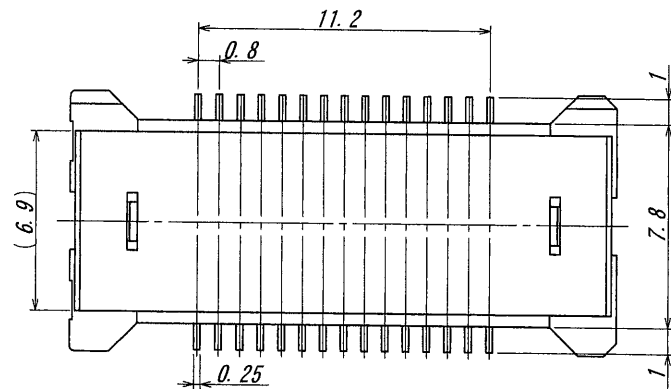
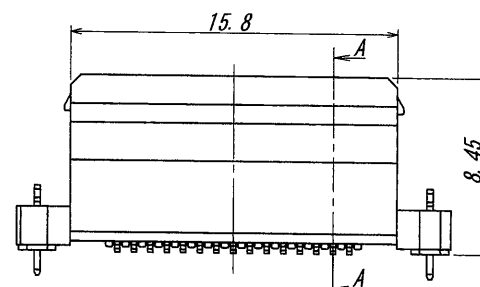
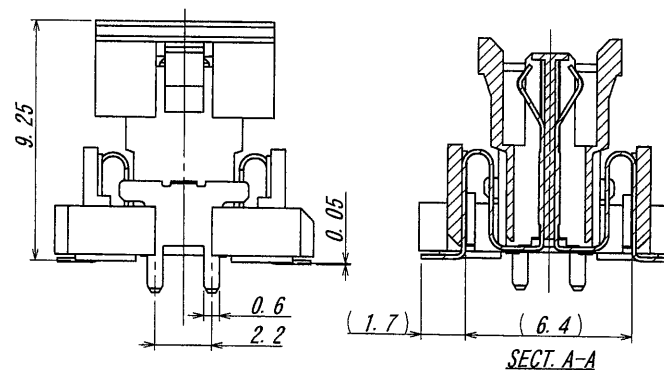
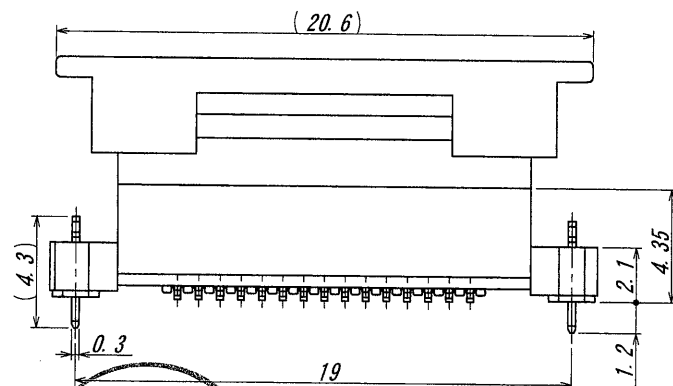


キャップ無し
WITHOUT CAP

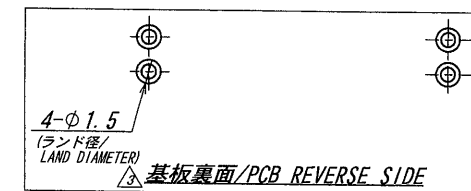
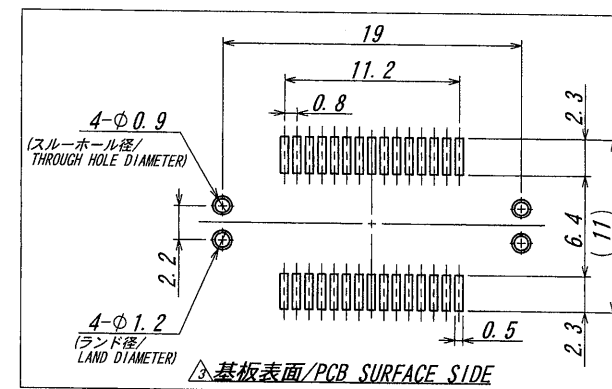


キャップ無し
WITHOUT CAP

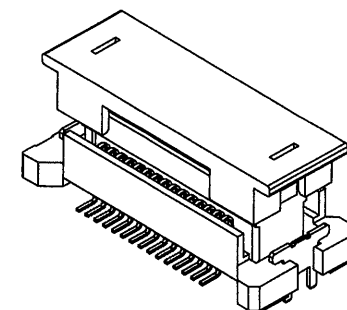


NOTE

- △3 1. コプラナリティー/COPLANARITY : 0.1MAX.
2. 許容可動範囲/FLEXIBLE AREA: ピッチ方向/PITCH AXIS $\pm 0.5\text{mm}$
列間方向/ROW AXIS $\pm 0.5\text{mm}$
嵌合方向/MATE AXIS $\pm 0.5\text{mm}$



推奨基板寸法/RECOMMENDED PCB SIZE
一般公差/GENERAL TOLERANCE: ± 0.05
基板厚/THICKNESS OF PCB: 1.6mm
(マウント面/MOUNTING SIDE)



ISSUED

13.4.-4

TRISO

INSTR. DEPT

13.4.-4 IRISO ENG. DEPT.				MATERIAL 材質 ①ハウジング/HOUSING: ガラス入りLCP/GLASS FILLED LCP ②コンタクト/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE ③補強板/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS ④キャップ/CAP: ガラス入りGT407/GLASS FILLED GT NYLON		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 $\pm$		SCALE 尺度 / DR 13-3-29 CHK 13 H. Tabayogo Y. K. Kobayashi Y. Aizawa		UNIT 単位 mm DSN 11/08/02 APP Y3 T. Abe Y. Aizawa		TITLE 名称 10102シリーズ ソケット SERIES 10102 SOCKET EDP No PARTS No 部番 IMSA-10102S-30A-GF DWG No 図番 110-110102-001 REV. 5	
43720 NOTE REV H.T K.K 13-3-29 42586 REVISION N.H H.K 12-11-5 ECN No REVISION RECORD 年 月 日 DR CHK DATE 年 月 日 DO NOT SCALE DRAWING				FINISH 仕上げ ②コンタクト/CONTACT: ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2μmMIN 金めっき/Au PLATE: 0.1μmMIN ③補強板/METAL FLANGE: ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~8.5μm 鍍半光沢めっき/SEMIGLOSS TIN PLATE: 3~6μm		3RD. ANG. PROJ. 三角法 		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社					

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

REINISED COPY